

Publication number : 2002-202514

Date of publication of application : 19.07.2002

Int.Cl. G02F 1/1339 G02F 1/1335 G02F 1/1341

5 **G09F 9/00**

Application number : 2000-400379

Applicant : MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

Date of filing : 28.12.2000

10 **Inventor :**

YAMADA SATOSHI

YAMADA YOSHITERU

MATSUKAWA HIDEKI

15 **LIQUID CRYSTAL PANEL, AND METHOD AND MANUFACTURING
APPARATUS FOR MANUFACTURING THE SAME**

[Abstract]

PROBLEM TO BE SOLVED: To facilitate the ultraviolet curing of a sealing
20 **material in a color reflection type liquid crystal panel.**

SOLUTION: The method for manufacturing a liquid crystal panel has a
process in which a ultraviolet curing type sealing material 2-8 is formed for
adhering two opposite substrates 2-1 and 2-3 and enclosing liquid crystal 2-
6, a process in which two substrates are stuck after positioning the
25 **substrate opposed to the substrate on which the sealing material 2-8 is**

formed, a process in which the stuck substrates are pressurized so as to obtain a prescribed gap, a process in which the part except sealed portions is shielded, a substrate temperature is controlled within the range of 40°C to 80°C, and the sealed portions are irradiated with a ultraviolet ray, and a
5 process in which the substrate is cut by leaving a necessary terminal portion to create a liquid crystal cell.

[Claims]

[Claim 1] A method for manufacturing a liquid crystal panel in which an electrode of at least one substrate is formed of a shielding material and the other substrate has a color filter and a black matrix thereon, the method comprising: adhering two substrates to each other and forming an ultraviolet curing type sealing material for enclosing liquid crystal on one substrate; position-aligning the substrate opposed to the substrate on which the sealing material is formed and sticking the two substrates; pressurizing the stuck substrates to obtain a predetermined gap; shielding the part except sealed portions, controlling a temperature of the substrates within a temperature range of 40°C to 80°C, and irradiating the sealed portions with ultraviolet rays; and cutting the substrate by leaving a necessary terminal portion to create a liquid crystal cell.

[Claim 2] The method of claim 1, further comprising: dropping and supplying liquid crystal between the forming the sealing material and the sticking the two substrates to each other.

[Claim 3] The method of claim 1 or claim 2, wherein the ultraviolet curing sealing material is composed of metacrylic or acrylic resin, a composition of a photo-initiator is one of an acetophenone system, a benzoin system and a benzophenone system, the compounding ratio is within the range of 1wt% to 3wt%, and a thioxanthone system as a photo-initiator is compounded at the compounding ratio of the range of 1wt% to 3wt%.

[Claim 4] The method of claims 1 to 3, an effective wavelength range is from 310nm to 400nm, brightness in the wavelength range is below 10mw/cm² to 30mw/cm², and the integrated quantity of light is from 3,000 mJ/cm²

to 10,000 mJ/ cm².

[Title of the Invention]

**LIQUID CRYSTAL PANEL, AND METHOD AND MANUFACTURING
APPARATUS FOR MANUFACTURING THE SAME**

[Detailed Description of the Invention]

5 **[0001]**

[Field of the Invention] The present invention relates to a method for manufacturing a liquid crystal panel.

[0002]

[Description of the Prior Art] A method for manufacturing a liquid crystal
10 panel is performed by injecting liquid crystal into a gap of two electrode substrates and sealing the liquid crystal. A heat curing type epoxy resin of 1 liquid type ("SUTORAKUTO bond XN-21-S" manufactured by the Mitsui Toatsu Chemicals industry and "world lock 780-B-B" manufactured by the Kyoritsu Chemical & Co., Ltd.) is well known as a sealing material used to
15 enclose liquid crystal.

[0003] In the sealing material composed of this heat curing type epoxy resin, in a heat curing process performed after substrates are bonded, viscosity of the sealing material is lowered and therefore problems such as deterioration in precision of alignment of the substrates, disconnection of a
20 seal line and a defective gap caused by seal looseness occur. In addition, as a mother substrate increases in size, heat curing facilities increase in size.

[0004] A method for adopting an ultraviolet curing type sealing material may be considered to solve the problems. In general, there are two kinds of the ultraviolet curing type sealing material: cationic polymerization and
25 radical polymerization.

The former cationic polymerization is for curing epoxy resin, and the radical polymerization is for curing methacryl or acrylic resin. Here, though the epoxy resin which is the cationic polymerization has excellent adhesiveness and constitution, since a photo-initiator having high ionicity of a cation system is used, reliability with respect to liquid crystal is low. Accordingly, a problem may occur if the ultraviolet curing sealing material composed of the epoxy resin of the cationic polymerization is used. In an ultraviolet curing type epoxy resin, ultraviolet curing type methacryl and acrylic resin are a radical polymerization collection, a photo-initiator being used has low ionicity, and therefore it is possible to use the dropping method. Accordingly, in general, methacryl and acrylic resin of the radical collection are used as the ultraviolet curing type sealing material.

[0005] In the method for manufacturing a liquid crystal panel, performed is a process in which an alignment film formed of polyimide resin is formed on substrates having a pair of electrodes thereon, and alignment direction of liquid crystal is determined by rubbing the surface of the alignment film with a rubbing cloth. The ultraviolet curing type sealing material is formed on the substrates in which alignment process is performed to have a predetermined by screen printing or drawing the sealing material by a dispenser. Spacers for forming a gap between the substrates are disposed on one of the substrates. Beads formed of resin are typically used as the spacers. However, recently, a pillar formed of resin is formed on the substrate. The two substrates are position-aligned and stuck to each other, and then are pressurized to thereby obtain a prescribed gap. Thereafter, the part except sealed portions is shielded, and only the sealed portions are

radiated with an ultraviolet ray and the sealing material is cured.

By dividing and cutting unnecessary portions of the two substrates stuck to each other, a liquid crystal cell is created. In addition, a dropping method in which a liquid crystal material is dropped and supplied to a region enclosed by a sealing material before adhering the substrates to each other and the two substrates are position-aligned under decompression below 0.8 Torr is well known as the method for manufacturing a liquid crystal cell.

[0006]

[Problems to be Solved by the Invention]

10 When an ultraviolet curing type sealing material is used, an ultraviolet ray must be irradiated at sealed portions. Accordingly, in a substrate formed of transparent electrodes such as ITO and a substrate on which a color filter is formed, an electrode unit must be a panel having a seal formed on an outer edge portion of a black matrix.

15 Currently, since a liquid crystal panel can have a TFT thereon can be manufactured at a low cost, demand in a market increases. As the liquid crystal panel having a TFT thereon is variously used, an edge portion thereof is narrowed in general, demand for a color reflection type liquid crystal panel increases as a portable power saving liquid crystal panel even
20 in STN. While the demand for such a liquid crystal panel increases, electrodes are formed of AL and completely shield an ultraviolet ray in a TFT and an STN color reflection type liquid crystal panel. In addition, as colorization is performed and the end portion is narrowed, a seal becomes formed on a black matrix of a color filter. In the liquid crystal panel having
25 such a construction, it becomes very difficult to perform the ultraviolet

curing of the sealing material.

[0007] In this case, the sealing material should be cured by irradiating an ultraviolet ray onto sealed portions from the Al electrodes. Currently, the width of the Al electrode is about 50 to 100 micrometers, and space portions
5 between electrodes are about 5 to 20 micrometers. According to this pattern, a condition for irradiating an ultraviolet ray and a sealing material are required to sufficiently perform polymerization of a sealing material even on shaded portions of lines.

[0008] The present invention relates to a method for manufacturing a liquid
10 crystal panel using an ultraviolet curing type sealing material capable of controlling a sticking degree of substrates and improving productivity. An object of the present invention is to provide a method for manufacturing a liquid crystal panel capable of corresponding to a TFT liquid crystal panel whose edge portion is narrowed or a reflection type color STN.

15 [0009]

[Means for Solving the Problem]

The problem can be solved by controlling a substrate temperature when an ultraviolet ray is irradiated in an ultraviolet curing process of a sealing material especially in a method for manufacturing a liquid crystal panel of
20 the present invention. At this time, the temperature of the substrates is appropriately selected from 40°C to 80°C. In general, the higher the temperature of the substrates is when irradiating an ultraviolet ray, the more polymerization of a seal is promoted. However, when a dropping method is used, if the temperature when the ultraviolet ray is irradiated is high, a seal
25 composition flows out from the sealing material which is not sufficiently

cured to liquid crystal, thereby causing deterioration in a visual quality. In addition, a yield is deteriorated because of gap height or seal disconnection.

[0010] In this case, the problem can be solved by adopting a method for sufficiently curing a seal, by which the substrate temperature increases according to time or a stage is divided to two steps, UV irradiation is performed on a seal at a low temperature at the first stage, and the UV irradiation is performed at a high temperature at the second stage.

[0011] As the method for adjusting the temperature of the substrates during the UV irradiation, any methods for increasing the temperature of the mask substrate by using the hot plate, warm air circulation, and ultraviolet absorption may be adopted.

[0012] Next, in relation to the ultraviolet curing type sealing material used under such a condition, one of methacrylic and acrylic resin is used as a principal material. Preferably, the component in which oligomer of epoxy acrylate and monomer for viscosity control are appropriately compounded is used. In the principal material, a photo-initiator is appropriately compounded within the range of 1wt% to 3wt% in the main resin composition. In addition, a thioxanthone system as a photo-initiator is appropriately compounded within the range of 1wt% to 3wt%. At this time, one photo-initiator can be selected from photo-initiators of an acetophenone system, a benzoin system and a benzophenone system, and especially, the photo-initiator of the benzoin system is selected, preferably. In addition, preferably, the sealing material is obtained by appropriately compounding a filler material for viscosity control and a silane system coupling material for the improvement in adhesion with a substrate.

[0013] By the method for manufacturing a liquid crystal panel in accordance with the present invention, in a process of irradiating a UV ray onto an ultraviolet curing type methacrylic and acrylic sealing material, by controlling the substrate temperature during the UV irradiation, the ultraviolet curing of the sealing material is possible in the liquid crystal panel whose electrodes are formed of a material which can be shielded such as Al, that is, in a TFT liquid crystal panel whose edge portion is narrowed and a reflection type color STN panel. In addition, a liquid crystal panel can be manufactured without applying a big burden to panel design later.

10 [0014] Here, the substrate temperature during the UV irradiation with respect to the sealing material is arbitrarily selected within the range of 40°C to 80°C. In general, when only UV irradiation of the sealing material is performed, the higher the substrate temperature is set, the more the curing of the sealing material is promoted. However, when the dropping method is used, if the substrate temperature exceeds 80°C during the UV irradiation with respect to the sealing material, liquid crystal becomes more than a phase transition and becomes an isotropic phase, and the solubility of the sealing material composition becomes high. In addition, since the volume of the liquid crystal increases, the height of the sealing material changes.

15 Accordingly, the substrate temperature is below 80°C, preferably.

[0015] In addition, since an ultraviolet ray used to cure a seal needs to shield a wavelength of 310nm or less in order to prevent damage to liquid crystal by the UV ray. Accordingly, as the UV ray used to cure the seal, a wavelength range is from 310nm to 400nm, brightness exceeds 10 mw/cm², and more than 3000 mJ/cm² is required as the integrated quantity of light.

25

When the integrated quantity of light achieves 3000 mJ/cm^2 by 30 mw/cm^2 , that is, the heights brightness from the conditioned range, irradiation time becomes one hundred seconds. At this time, set keeping time of the substrate temperature is obtained by subtracting a time until the substrate is
5 lifted up from the one hundred seconds. When the area of the substrate is about $640,000 \text{ mm}^2$ from $250,000 \text{ mm}^2$ and the thickness of the substrate is about 1mm to 0.5mm, since it takes only about ten to twenty seconds for the substrate temperature to reach 80°C by positioning two substrates one to another, the UV irradiation toward a predetermined temperature is
10 sufficiently possible.

[0016] As so far described, a method for manufacturing a liquid crystal which can produce a liquid crystal panel having a high visual quality can be provided because alignment precision is high and the sufficient curing of the sealing material is possible even when the electrode unit is shielded by
15 the ultraviolet curing method of the sealing material in accordance with the present invention.

[0017] [Embodiment of the Invention] In the method for manufacturing a liquid crystal panel in accordance with the present invention, a sealing material for enclosing liquid crystal and simultaneously adhering two
20 substrates to each other is for the ultraviolet curing, and this sealing material is irradiated with an ultraviolet ray and simultaneously heated.

[0018] A composition of the ultraviolet curing type sealing material used herein will be described. An epoxy acrylate oligomer and a 3 functional acrylate monomer are used as a principal material, and talc and silica
25 system impalpable powder and a silane coupling agent as a filler material,

and a benzoin system added by 1 to 3 wt% as a photo-initiator.

[0019] Although it is desirable that the substrate has a configuration that the area thereof is about $640,000\text{mm}^2$ from $250,000\text{mm}^2$ and the thickness thereof is about 1 to 0.5mm, in the present embodiment, the dimension of the substrate is 550mm x 670mm and the thickness of the substrate is 0.7mm.

[0020] Next, a method for irradiating a UV ray to cure the sealing material will be described with reference to the accompanying drawings.

[0021] Figure 1 is a schematic view illustrating a UV irradiation device used in the present invention, wherein a high-pressure mercury lamp is used as a lamp 1-1 and shielding is performed by inserting glass 1-2 for shielding a wavelength of 310nm or less. In addition, brightness is set to be 10 to 13 mw/cm^2 when a wavelength range of the lamp is in the range of 310nm to 400nm. In addition, irradiation time is ten minutes, that is, irradiation energy is from 6,000 to 7,800 mJ/cm^2 . In order that the part except for sealed portions is not irradiated with a UV ray, a mask 1-3 is inserted between the lamp 1 and a substrate 1-4 such that clearance becomes 1mm. A material of the mask 1-3 being used is tempax glass, in which there is almost no brightness loss of UV portions. A hot plate 1 for controlling the temperature is installed under the substrate.

[0022] [embodiment] Hereinafter, a specific embodiment of the present invention and a compared example will be described with reference to the drawings.

[0023] Figure 2 illustrates a cross-sectional diagram of a liquid crystal panel. A multilayer Cr layer 2-2 is formed in a slit shape on an upper

substrate 2-1 which is irradiated with a UV ray. In addition, this multilayer Cr layer 2-2 is not formed on a lower substrate 2-3. As a pattern of this slit, a total of six types of patterns are provided: two types of 40 micrometers and 50 micrometers sealed portions, and three types of 5 micrometers, 10 micrometers and 20 micrometers space portions. In addition, a transparent electrode 2-4 such as ITO is installed to be opposite to the upper and lower substrates. An alignment film 2-5 of polyimide is formed on the electrode. An aligning process has been performed on the alignment film 2-5 such that an angle of twist of liquid crystal 2-6 becomes an angle of ninety degrees by rubbing. Resin beads 2-7 for spacers for forming a gap of the two substrates are arranged. A diameter of the beads 2-7 is 4.5 micrometers and density thereof is 100number/mm². An acrylic ultraviolet curing type sealing material 2-8 for enclosing the liquid crystal 2-6 and adhering the substrates to each other is installed under the multilayer Cr.

15 [0024] Next, an evaluation result of the liquid crystal panel will be shown in 1. As items for evaluation, used are a width of abnormal alignment of a sealing material and a voltage maintaining ratio for showing voltage maintenance of liquid crystal when a 30Hz pulse wave is supplied to the liquid crystal at 5V.

20 [0025] First, as a conventional example 1, a heat curing type epoxy resin ("SUTORAKUTO bond XN-21-S" manufactured by the Mitsui Toatsu Chemicals industry) is used. In addition, as a compared example 1, the acrylic ultraviolet curing type sealing material is used. The substrate temperature is 25°C during the UV irradiation, the substrate temperature is 40°C for an embodiment 1, 60°C for an embodiment 2, and 80°C for an

25

embodiment 3. Results in this case are shown. In addition, the substrate is laid by setting a temperature of the hot plate to a target temperature. Accordingly, the substrate amounts to about five minutes at 40°C, about ten minutes at 60°C, and about fifteen minutes at 80°C. Here, the maintaining
5 time of the predetermined temperature is sufficiently identical.

[0026] From these results, in the compared example 1, the width of the abnormal alignment of the sealing material exceeds 0.5mm, and a voltage maintaining ratio is about 90 %, which is low compared to the conventional example. Especially, in terms of the width of abnormal alignment of the
10 sealing material, the active distance from the seal becomes short according to a liquid crystal construction. Even though this distance is the shortest, it is about 0.1mm. This is because a dummy pattern of a color filter is required and its width is required as wide as 0.1mm.

Accordingly, the width of the abnormal alignment of the sealing
15 material is required less than 0.1mm. The maintaining ratio will be now described. Though there is a difference of an extent according to the construction of the liquid crystal panel, if a voltage maintaining ratio is less than 90%, it has a bad effect on a visual quality such as baking within a plane and a flicker. Accordingly, 90% or more voltage maintaining ratio is
20 required. In addition, if it is 90% or more, no problem is generated with respect to non-uniformity of brightness within the plane.

[0027] At this time, in Figure 3, the result analyzed by Raman spectroscopy about a polymerization degree of the sealing material under the slit of the electrode to each temperature during the UV irradiation will be shown. In the
25 method for calculating the polymerization precision by the Raman

spectroscopy, a difference between absorption of "C=C" bond part of a non-cured sealing material with absorption of "C=C" bond part of the sealing material when the temperature during the UV irradiation is 80°C and irradiation energy is 6,000mJ/cm² is expressed as 100, and an absorption
5 rate of "C=C" bond part of the sealing material of each position is expressed as a percentage.

[0028] From this result, the shaded portions by the lines have a low polymerization degree as much as 20% in comparison to the space portions, but it does not depend on the distance. However, with respect to the
10 temperature during the UV irradiation, though the polymerization degree of the sealing material at the space portion is lowered, a difference between the polymerization degree of the line shadings and space portions is not largely affected. On the basis of the evaluation of a seal panel as shown in Table 1, by the method for obtaining a polymerization degree by Raman
15 spectroscopy, 60% or more polymerization degree does not generate a problem for use.

[0029] Next, Table 2 shows results of abnormal alignment of the sealing material and a voltage maintaining ratio when brightness of an ultraviolet lamp is 30mv/cm². Here, for the embodiment 3 and the embodiment 4, the
20 substrate temperature 40°C and irradiation time is two hundred seconds. For an embodiment 5, the substrate temperature 40°C and irradiation time is six hundred seconds. For an embodiment 6, the substrate temperature 80°C and irradiation time is two hundred seconds. For an embodiment 7, the substrate temperature is 80°C and irradiation time is six hundred seconds. In addition,
25 as a compared example 2, the substrate temperature is 25°C and irradiation

time is two hundred seconds. As a compared example 3, the substrate temperature 25°C and irradiation time is six hundred seconds. Here, when the irradiation time is two hundred seconds, irradiation energy is 6,000mJ/cm², and in case of six hundred seconds, the irradiation energy is 18,000mJ/cm².

[0030] From this result, when the substrate temperature is 40°C and irradiation time is two hundred seconds, there is no problem in a circumferential alignment state. However, when the substrate temperature is 25°C, if the irradiation time is lengthened, little effect can be obtained but does not satisfy quality. Accordingly, during the UV irradiation, the substrate temperature largely affects the curing of the sealing material.

[0031] In addition, when a liquid crystal panel is manufactured by the dropping method, a problem occurring when the substrate temperature increases during the UV irradiation is that a sealing material which has not sufficiently be cured comes in contact with high-temperature liquid crystal. Accordingly, when the substrate temperature increases and is left during the UV irradiation, a result with respect to an alignment state of a sealing material of a liquid crystal panel and a voltage maintaining ratio is shown in Figure 3. At this time, a condition for the UV irradiation is performed when the substrate temperature is 80°C, brightness of an ultraviolet lamp is 10mw/cm², and irradiation time is six hundred seconds. As an embodiment 8, leaving time before UV irradiation after adhering the substrates to each other is one minute at room temperature. As an embodiment 9, leaving time is two minute at room temperature. As an embodiment 10, the substrate temperature is 40°C and leaving time is two minute at room temperature. As

an embodiment 11, the substrate temperature is 60°C and leaving time is one minute at room temperature. As an embodiment 12, the substrate temperature is 80°C and leaving time is one minute at room temperature. As a compared example 4, the substrate temperature 100°C and leaving time is one minute. Since it actually takes about fifteen minutes for the substrate to increase the temperature from room temperature, one minute is long enough. [0032] In Table 3, in the dropping method, the visual quality is not affected if the substrate temperature is up to 80°C during the UV irradiation. However, if the substrate temperature is 100°C, the width of abnormal alignment in the sealing material is bad as much as 0.5mm. This can be considered that a phase transition temperature of a liquid crystal material is 85°C, and the liquid crystal material becomes an isotropic phase, thereby increasing the solubility of the sealing material. Since a phase transition temperature in the actual liquid crystal material cannot fall below 80°C, there is no problem if the substrate temperature is up to 80°C in the dropping method and the sealing material can be sufficiently cured.

[0033] As so far described, a liquid crystal panel having a good visual quality can be provided even in a liquid crystal panel having line shadings of an electrode portion if the substrate temperature is 80°C, brightness is 10 to 30mw/cm² and irradiation energy exceeds 6,000 mJ/cm² as an ultraviolet condition for curing the sealing material.

[0034] As an ultraviolet type sealing material at the time, methacrylic and acrylic resin is used as a principal material, each photo-initiator of an acetophenone system, a benzoin system and a benzophenone system is compounded within the range of 1wt% to 3wt%, and a thioxanthone system

as photo-initiator is compounded within the range of 1wt% to 3wt%, and the filler material for viscosity control and the coupling agent of a silane system are compounded.

[0035] In addition, in the embodiments, though the line width of the electrodes is examined up to 50 micrometers, the electrode width which is 100 micrometers may be used on the basis of the result of the Raman spectroscopy. In addition, if the slit width exceeds 5 micrometers, there is no problem.

[0036]

10 [table 1]

(horizontal line) conventional example 1

compared example 1 embodiment 1embodiment 2
embodiment 3

(vertical line) width of abnormal alignment, voltage maintaining ratio

	従来例 1	比較例 1	実施例 1	実施例 2	実施例 3
配向異常幅	<0.1mm	>0.5mm	<0.1mm	<0.1mm	<0.1mm
15 電圧保持率	>95%	>90%	>95%	>95%	>95%

[0037]

[table 2]

	比較例 2	比較例 3	実施例 3	実施例 4	実施例 5	実施例 6	実施例 7
配向異常幅	>0.5mm	>0.3mm	<0.1mm	<0.1mm	<0.1mm	<0.1mm	<0.1mm
電圧保持率	>90%	>93%	>95%	>95%	>95%	>95%	>95%

[0038]

20 [table 3]

	比較例 4	実施例 8	実施例 9	実施例 10	実施例 11	実施例 12
配向異常幅	> 0.5mm	>0.1mm	<0.1mm	<0.1mm	<0.1mm	<0.1mm
電圧保持率	> 85 %	> 95 %	> 95 %	> 95 %	> 96 %	> 95 %

[0039] [Effect of the invention] As described so far, the present invention relates to a method for manufacturing a liquid crystal panel by using an ultraviolet curing type sealing material which can improve bonding precision of substrates and productivity. A method for manufacturing a liquid crystal panel which can correspond to a color TFT liquid crystal panel whose edge portion is narrowed or a reflection type color STN panel.

[Description of Drawings]

[Fig. 1] is a schematic view illustrating a method for irradiating an ultraviolet ray in accordance with the present invention.

[Fig. 2] is a cross-sectional view of a liquid crystal panel used in the present embodiment.

[Fig. 3] is a graph illustrating a polymerization degree of a sealing material of an electrode shading portion in Raman spectroscopy.

[Explanation of Reference Numerals] 1-1 high-pressure mercury lamp, 1-2 glass for shielding a wavelength of 310nm or less, 1-3 shielding mask, 1-4 liquid crystal panel, 1-5 hot plate, 2-1 multilayer Cr slit substrate, 2-2 multilayer Cr slit, 2-3 substrate, 2-4 transparent electrode, 2-5 alignment layer, 2-6 liquid crystal, 2-7 resin beads, 208 acrylic ultraviolet curing type sealing material

(19)日本国特許庁（J P）(12)公開特許公報（A）(11)特許出願公開番号
特開2002-202514
（P2002-202514A）
(43)公開日 平成14年7月19日(2002.7.19)

(51)Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テマコード ⁷ (参考)
G 0 2 F	1/1339	5 0 5	2 H 0 8 9
	1/1335	5 0 0	2 H 0 9 1
	1/1341		5 G 4 3 5
G 0 9 F	9/00	3 3 8	
		3 4 3	3 4 3 Z

審査請求 有 請求項の数4 O L（全 6 頁）

(21)出願番号	特願2000-400379(P2000-400379)	(71)出願人	000003821 松下電器産業株式会社 大阪府門真市大字門真1006番地
(22)出願日	平成12年12月28日(2000.12.28)	(72)発明者	山田 聡 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内
		(72)発明者	山田 佳照 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内
		(74)代理人	10009/445 弁理士 岩橋 文雄（外2名）

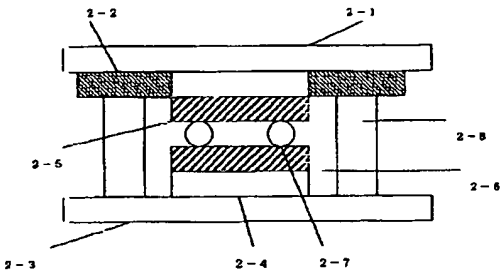
最終頁に続く

(54)【発明の名称】 液晶パネルおよびその製造方法およびその製造装置

(57)【要約】（修正有）

【課題】 カラー反射型液晶パネルにおけるシール材の紫外線硬化を容易にする。

【解決手段】 対向する2枚の基板2-1、2-3を接着し、液晶2-6を封入するための紫外線硬化型シール材2-8を形成する工程と、シール材2-8を形成した基板と対向する基板の位置合わせを行ったあと2枚の基板を貼り合わせる工程と、所定のギャップとなるように貼り合わせた基板を加圧する工程と、シール部分以外を遮光し、基板の温度を40℃以上80℃以下の温度範囲内で調整しシール部分に紫外線を照射する工程と、必要な端子部分を残して切断し液晶セルを作成する工程とを有することを特徴とする液晶パネルの製造方法。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 少なくとも一方の基板の電極が遮光性のある材質で形成されていて、他方の基板はカラーフィルターと、ブラックマトリクスとが形成されている液晶パネルの製造方法であって、前記一方の基板には、2枚の基板を接着し、液晶を封入するための紫外線硬化型シール材を形成する工程と、前記シール材を形成した基板と対向する基板の位置合わせを行ったあと2枚の基板を貼り合わせる工程と、所定のギャップとなるように前記貼り合わせた基板を加圧する工程と、シール部分以外を遮光し、基板の温度を40℃以上80℃以下の温度範囲内で調整しシール部分に紫外線を照射する工程と、必要な端子部分を残して切断し液晶セルを作成する工程とを有することを特徴とする液晶パネルの製造方法。

【請求項2】 請求項1に記載の液晶パネルの製造方法であって、前記シール材を形成する工程と、前記2枚の基板を貼り合わせる工程との間に、液晶を滴下供給する工程を含むことを特徴とする液晶パネルの製造方法。

【請求項3】 前記紫外線硬化型のシール材が、メタクリルまたはアクリル性の樹脂で構成されており、光開始剤の成分がアセトフェノン系、ベンゾイン系、またはベンゾフェノン系のいずれかであり、その配合比が1wt%以上3wt%以下で、光開始剤としてチオキサゾン系でその配合比が1wt%以上3wt%以下であることを特徴とする請求項1、または2のいずれかに記載の液晶パネルの製造方法。

【請求項4】 前記シールに照射する紫外線の有効波長領域は310nm以上400nm以下であり、前記波長領域での照度が10mw/cm²、30mw/cm²以下で、積算光量が3000mJ/cm²以上10000mJ/cm²であることを特徴とする請求項1から3のいずれかに記載の液晶パネルの製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、液晶パネルの製造方法に関する。

【0002】

【従来の技術】2枚の電極付き基板の間に液晶を封入してなる液晶パネルの製造方法に関しては2枚の基板を接着し、液晶を封入する目的で使用されているシール材には1液タイプの熱硬化型エポキシ樹脂（三井東圧化学工業製“ストラクトボンドXN-21-S”、協立化学産業株式会社製“ワールドロック780-B-B”）がよく知られている。

【0003】この熱硬化型エポキシ樹脂を成分とするシール材は、基盤を貼り合せた後に行う熱硬化の工程で、過熱の初期の段階でシール材の粘度が低下することから基板の位置合わせ精度の低下、シールの線切れ、シールの浮き上がりによるギャップ不良といった課題が発生する。また、熱硬化には1時間程度必要なこと

から生産効率の低下、さらにはマザー基板の大型化に伴い熱硬化設備の大型化が発生する。

【0004】こうした課題を解決するにあたり紫外線硬化型のシール材を採用する方法が考えられる。紫外線硬化型シール材に関しては、一般的にカチオン重合とラジカル重合の2種類がある。前者のカチオン重合はエポキシ樹脂の硬化機構であり、ラジカル重合はメタクリル、あるいはアクリル樹脂の硬化機構である。ここでカチオン重合であるエポキシ樹脂は、接着性、体質性に関して優れているが、光開始剤にカチオン系のイオン性の高いものを使用するため、液晶への信頼性が低い。従って、カチオン重合であるエポキシ樹脂を成分とした紫外線硬化型シール剤の使用は困難である。この紫外線硬化型エポキシ樹脂に対し、紫外線硬化型メタクリル、アクリル系樹脂はラジカル重合体であり、使用する光開始剤のイオン性が低いことから、前記滴下工法での使用も可能である。従って一般的に紫外線硬化型シール材としてはこのラジカル重合体のメタクリル、アクリル樹脂を使用する。

【0005】液晶パネルの製造方法に関しては、一對の電極を形成した基板に、ポリイミド樹脂からなる配向膜を形成し、ラビングといわれる、布で配向膜表面をこすることにより液晶の配向方向を決定する工程を行う。こうして配向処理を施した基板に前記紫外線硬化型シール材を、スクリーン印刷、及びディスペンサーによる描画塗布によって、所定のパターンとなるよう形成する。そして他方の基板には基板間のギャップを形成するためのスペーサー材を配置する。このスペーサー材は樹脂製のビーズが主に使用されているが、最近では基板上に樹脂製の柱を形成したものも使用されている。この2枚の基板の位置合わせを行い貼り合せ、2枚の基板間が所定のギャップとなるまで加圧する。その後、シール部分以外の領域を遮光してシール部分のみ紫外線を照射しシールの硬化を行う。そして貼り合せし接着した2枚の基板の中で不必要な部分を切断し液晶セルを作成する。なお、基板を貼り合わせる前に液晶材料をシール材で囲まれた領域内に必要量だけ滴下供給し、2枚の基板を0.8Torr以下の減圧下で位置合わせを行い貼り合わせる滴下工法も液晶セルの製造方法としてはよく知られている。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】これまで紫外線硬化型のシール材を使用する場合、シール部分には紫外線が照射されなければならない。従って、必然的に電極部はITOのような透明電極で形成された基板、もしくは、カラーフィルターが形成された基板では、そのブラックマトリクスの外周部にシールが形成されたパネルでなければ不可能であった。現在では、TFTが形成された液晶パネルが安価に製造できることから市場での要求が増加している。また、このTFTを形成した液晶パネルも用途の多様化に伴い、周辺部の狭額縁化が通常化してい

る。さらに、STNでも携帯用の省電力液晶パネルとしてカラーで反射型の液晶パネルの要求が増加している。こうした液晶パネルのニーズの中で、TFT、及びSTNカラー反射型の液晶パネルでは、電極がA1で形成され紫外線を完全に遮光してしまう。またカラー化と狭領域緑化に伴い、シールの形成位置はカラーフィルターのブラックマトリクス上となってしまう。こうした液晶パネル構成の中でシール材の紫外線硬化が非常に困難となる。

【0007】この場合、A1の電極側から紫外線をシール部分に照射しシール材を硬化しなければならない。現状でA1の電極の幅は50 μ mから100 μ m程度であり、電極間のスペース部分は5 μ mから20 μ m程度である。こうしたパターンのもと配線の影になる部分でも十分シール材の重合が行われるための紫外線照射条件、及びシール材料が必要となる。

【0008】本発明は、基板の貼り合せ精度、及び生産性の向上を図ることが可能な紫外線硬化型のシール材を使用する液晶パネルの製造方法に関し、狭領域緑化したカラーTFT液晶パネルや反射型カラーSTNパネルに対応できる液晶パネルの製造方法を提供することを目的とする。

【0009】

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するにあたり、本発明の液晶パネルの製造方法の中で、特にシール材の紫外線硬化工程に関して、紫外線を照射する際の基板の温度を調整することにより達成できる。このとき基板の温度は40℃以上80℃以下で適宜選択する。通常紫外線照射時の基板温度が高いほどシールの重合は促進される。しかし滴下工法を採用する際には、紫外線照射時の温度が高いと十分に硬化していないシール材から液晶中にシール組成成分の溶出による表示品位の低下、及びギャップ高やシール切れによる歩留まりの低下が起こる。

【0010】この場合は、基板の温度を時間とともに上昇させるか、ステージを2段階に分割し、第1のステージで低温度でシールに紫外線照射を行い、第2のステージで高い温度で紫外線照射を行い十分にシールを硬化する方法を採用すれば解決できる。

【0011】この紫外線照射時の基板の温度を調整する方法としては、ホットプレート、温風循環、紫外線吸収によるマスク基板の温度上昇のいずれを採用してもよい。

【0012】つぎに、上記条件のもと使用する紫外線硬化方シール材に関して、樹脂成分にはメタクリル、アクリル系いずれかの樹脂を主材とする。主にエポキシアクリレートオリゴマーと粘度調整用のモノマーを適宜配合した成分を使用することが望ましい。この主材に対して光開始剤を1wt%から3wt%の範囲内で適宜配合する。また、光開始剤としてチオキサノン系のものを

1wt%から3wt%の範囲内で適宜配合する。ここで光開始剤としては、アセトフェノン系、ベンゾイン系、ベンゾフェノン系のいずれかから選択すればよいが、特にベンゾイン系の光開始剤が望ましい。なお、シール材に関しては粘度調整用としてフィラー材、基板との密着性向上のためにシラン系カップリング材を適宜配合することが望ましい。

【0013】本発明による液晶パネルの製造方法に関して、紫外線硬化型のメタクリル、アクリル系シール材の紫外線照射工程で、紫外線照射時の基板の温度を調整することにより、狭領域設計のTFT液晶パネル、反射型カラーSTNパネルといった電極成分がA1のような遮光される材質で形成された液晶パネルでもシール材の紫外線硬化が可能であり、今後のパネル設計に大きな負担をかけることなく液晶パネルの生産が可能となる。

【0014】ここでシール材への紫外線照射時の基板温度は、40℃から80℃の範囲で任意に選択すればよい。通常シール材の紫外線硬化のみであれば基板の温度を高く設定すればよりシール材の硬化は促進される。ただ滴下工法を採用した場合、シール材への紫外線照射時の基板温度が80℃を超えると、液晶の相転移温度以上となり、液晶が等方相となりシール材成分の溶解性が高くなる。また液晶の体積も増加することからシール材の高さも変化する。よって紫外線照射時の基板の温度は80度以下が望ましい。

【0015】また、シール硬化に使用する紫外線は310nm以下の波長をカットする必要がある。これは紫外線による液晶へのダメージを防止するためである。従ってシール硬化に使用する紫外線としては、波長領域が310nm以上400nm以下で、照度が10mw/cm²以上で、積算光量として3000mJ/cm²以上が必要となる。この条件範囲の中で照度が最も大きい30mw/cm²で積算光量3000mJ/cm²を達成する場合照射時間が100秒となる。このとき設定した基板温度のキープ時間は100秒から基板が上昇するまでの時間を引き算した時間となる。基板の面積が約250000mm²から約640000mm²で、基板の厚みが約1mmから約0.5mmのとき、この基板を2枚重ねて基板の温度が80℃まで達するのに約10秒から約20秒しかかからないことから十分所定の温度での紫外線照射が可能である。

【0016】以上、本発明によるシール材の紫外線硬化方法によりアライメント精度が高く、電極部が遮光された場合でもシール材の十分な硬化が可能になることから、表示品位の高い液晶パネルを生産できる液晶パネルの製造方法を提供できる。

【0017】

【実施の形態】本発明の液晶パネルの製造方法に関して、液晶を封入するとともに2枚の基板を接着するためのシール材が紫外線硬化型で、このシール材を紫外線照

射すると同時に加熱することが特徴である。

【0018】ここで使用した紫外線硬化型シール材の組成に関して説明すると、主材としてエポキシアクリレートオリゴマーと3官能アクリレートモノマー、フィラー材にタルクとシリカ系微粉末、シランカップリング剤、光開始剤としてベンゾイン系を1から3wt%配合したものを使用した。

【0019】基板は、面積が約250000mm²から約640000mm²で、基板の厚みが約1mmから約0.5mmの形状の範囲であればよいが、本実施例では、基板の寸法が、550mm×670mmで、基板の厚みが0.7mmである。

【0020】次に上記シール剤を硬化するための紫外線照射方法を図面を用いて説明する。

【0021】図1は今回採用した紫外線照射装置の概略図で、ランプ1-1は高圧水銀ランプを使用し、310nm以下をカットするガラス1-2を挿入することによりカットした。そして、ランプの波長領域が310nmから400nmの範囲での照度が10から13mw/cm²となるように設定した。そして照射時間を10分、つまり照射エネルギーとして6000から7800mJ/cm²とした。さらにシール部分以外には紫外線が照射されないようマスク1-3をランプ1と基板1-4の間にクリアランスが1mmとなるよう挿入した。使用するマスク1-3の材質はテンバックスガラスで紫外線領域の照度ロスは殆どない。そして基板の下には温度を調節するためのホットプレート1-5を設置した。

【0022】

【実施例】以下、本発明の具体的な実施例と比較例を図面を用いて説明する。

【0023】まず図2にて今回作成した液晶パネルの断面図を示す。一对の基板のうち、上野紫外線照射される側の基板2-1には、スリット状に多層Cr層2-2が設けられている。なお、下の基板2-3にはこの多層Cr層2-2は形成していない。このスリットのパターンは遮光部分が40μmと50μmの2種類、スペース部分が5μm、10μm、20μmの3種類合計6種類のパターンを準備した。そして上下の基板に対向するようにITOによる透明電極2-4を設置する。そしてこの電極上のポリイミド性の配向膜2-5を形成する。そしてこの配向膜2-5はラビングによって液晶2-6のネジレ角度が90度となるように配向処理が施されている。さらに2枚の基板のギャップを形成するためのスペーサー用の樹脂ビーズ2-7が配置されている。今回このビーズ2-7は粒径が4.5μmで密度が100個/mm²となるように配置した。そして液晶2-6を封入し2枚の基板を接着するためのアクリル系の紫外線硬化型シール材2-8が多層Crの下部に設置されている。

【0024】次に、前記液晶パネルの評価結果を1に示す。評価項目としてはシール材の配向異常の幅と5Vで

30Hzのパルス波を液晶に印加したときの液晶の電圧保持を表す電圧保持率を採用した。

【0025】まず従来例1としてエポキシ系の熱硬化型シール材(三井東圧化学工業株式会社製“ストラクトボンドXN-21-S”)を使用した。さらに比較例1として前記アクリル系紫外線硬化型シール材を用いて、紫外線照射時の基板の温度が25℃、実施例1として基板の温度が40℃、実施例2として60℃、実施例3として80度の場合の結果を示す。なお、基板はホットプレートの温度を目的の温度に設定しその上にそのまま置いた。従って基板は40℃には約5秒、60℃には約10秒、80℃には約15秒で達する。ここで所定の温度の保持時間は十分同等である。

【0026】この結果から比較例1では、シール材の配向異常の幅が0.5mm以上で電圧保持率が90%程度と従来例に比べ程度が低い。特にシール材の配向異常の幅に関しては、液晶パネル構成によりシールからアクティブの距離が短くなっている。もし、この距離が最も短くても0.1mm程度となる。これはカラーフィルターのダミーパターンが必要でありこの幅が0.1mm程度は必要なことからである。したがってシール材の配向異常幅は0.1mm未満が必要となる。次に保持率に関してであるが、液晶パネルの構成により程度の差はあるが、電圧保持率が90%以下となると、面内の焼き付き、フリッカーといった表示品位に悪影響を及ぼす。従って電圧保持率は90%以上が必要となる。また面内での輝度むらに関しても90%以上であれば問題ない。

【0027】ここで、図3に紫外線照射時の各温度に対する電極のスリット下のシール材重合度合いに関してラマン分光法により分析した結果を示す。このラマン分光法での重合度合いの算出方法は、未硬化シール材の“C=C”結合部分の吸収と紫外線照射時の温度が80℃で照射エネルギーが6000mJ/cm²のときのシール材の“C=C”結合部分の吸収との差を100として、各ポジションのシール材の“C=C”結合部分の吸収の割合を百分率で表した。

【0028】この結果から、配線により影となっている部分は、スペース部分に比べシールの重合度合いは20%程度低い。距離には大きく依存しない。ただし、照射時の温度に対しては、スペース部分のシール材の重合度合いが低下していくが、配線影とスペース部分とのシール材重合度合いの差は大きく影響されない。表1での実パネル評価からこのラマン分光法の重合度合いの求め方から60%以上であれば使用上の問題は無い。

【0029】次に、表2に紫外線ランプの照度が30mv/cm²の場合のシール材配向異常、電圧保持率の結果を示す。ここで前記実施例3と、実施例4として基板温度が40℃で照射時間が200秒、実施例5として基板温度が40℃で照射時間が600秒、実施例6として80℃で照射時間が200秒、実施例7として80℃で

照射時間が600秒の場合の結果を示す。なお、比較例2として25℃で照射時間が200秒、比較例3として25℃で照射時間が600秒の場合を示す。ここで照射時間が200秒のとき照射エネルギーが6000mJ/cm、600秒のとき18000mJ/cm²となる。

【0030】この結果から基板温度が40℃で200秒の場合でも周辺の配向状態は問題ない。しかし基板温度が25℃の場合は照射時間が長くなると、若干の効果がみられるが品質を満足させるだけのものではない。従って紫外線照射時の基板の温度がシール材の硬化に大きな影響を与えている。

【0031】さらに滴下工法で液晶パネルを作成する際に、紫外線照射時の基板温度を上昇させる場合の課題は、シール材の硬化が不十分な状態で高温の液晶と接することである。従って、紫外線照射時に基板の温度を上昇させて放置した際に液晶パネルのシール材の配向状態と電圧保持率がどうなるかの結果を<表3>に示す。このとき、紫外線照射時の条件は、基板温度が80℃で紫外線ランプの照度が10mw/cm²、照射時間が600秒で行った。実施例8として基板貼り合せから紫外線照射までの放置時間が室温で1分、実施例9として放置時間が室温で2分、実施例10として基板温度が40℃で放置時間1分、実施例11として基板温度60℃で放置時間1分、実施例12として基板温度80℃で放置時間1分、比較例4として基板温度100℃で放置時間1分間を行った。実際の基板の上昇温度は80℃で室温から約15秒なので1分は十分長い時間となる。

【0032】表3から、滴下工法でも、紫外線照射時の

基板温度が80℃までなら表示品位への影響はない。しかし基板温度が100℃の場合、シール材での配向異常の幅が0.5mmと程度が悪い。このことは液晶材料の相転移温度が85℃で、100℃では液晶材料が等方相となりシール材の溶解性を高めるためと考えられる。実際の液晶材料で相転移温度が80℃より低くなることはないので、滴下工法の場合でも紫外線照射時の基板の温度が80℃までなら問題なくシール材の十分な硬化が得られる。

【0033】以上から、電極部分の配線影がある液晶パネルでも、シール材を硬化するための紫外線条件として、基板の温度を80℃、照度が10～30mw/cm²、照射エネルギーが6000mJ/cm²以上であれば表示品位の良好な液晶パネルを提供できる。

【0034】その際に紫外線硬化型シール材料としては、メタクリル、及びアクリル系の樹脂を主材とし、光開始剤にアセトフェノン、ベンゾフェノン、ベンズイン系のものを1wt%以上3wt%以下の範囲で配合し、光開始剤としてチオキサンソン系のものを1wt%以上3wt%以下の範囲で配合し、粘度調整用のフィラー材、シラン系のカップリング剤を配合したものを使用することが必要である。

【0035】また、今回の実施例の中では電極の配線幅を50μmまで検討したが、ラマン分光法の結果から電極幅が100μmの場合でも使用可能である。またスリット幅に関しては5μm以上あれば問題ない。

【0036】

【表1】

	従来例1	比較例1	実施例1	実施例2	実施例3
配向異常幅	<0.1mm	>0.5mm	<0.1mm	<0.1mm	<0.1mm
電圧保持率	>95%	>90%	>95%	>95%	>95%

【0037】

【表2】

	比較例2	比較例3	実施例3	実施例4	実施例5	実施例6	実施例7
配向異常幅	>0.5mm	>0.9mm	<0.1mm	<0.1mm	<0.1mm	<0.1mm	<0.1mm
電圧保持率	>90%	>93%	>95%	>95%	>95%	>95%	>95%

【0038】

【表3】

	比較例4	実施例8	実施例9	実施例10	実施例11	実施例12
配向異常幅	>0.5mm	>0.1mm	<0.1mm	<0.1mm	<0.1mm	<0.1mm
電圧保持率	>85%	>95%	>95%	>95%	>96%	>95%

【0039】

【発明の効果】以上のように、本発明は、基板の貼り合せ精度、及び生産性の向上を図ることが可能な紫外線硬化型のシール材を使用する液晶パネルの製造方法に関し、狭額縁化したカラーTFT液晶パネルや反射型カラーSTNパネルに対応できる液晶パネルの製造方法を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明による紫外線照射方法を示す概略図

【図2】本実施例で使用する液晶パネルの断面図

【図3】ラマン分光法での電極影部のシール材重合度合を示すグラフ

【符号の説明】

1-1 高圧水銀ランプ

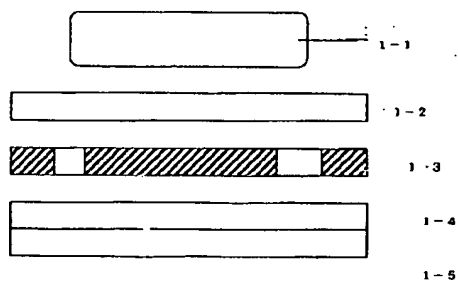
1-2 310nm以下の波長をカットするガラス

1-3 遮光マスク

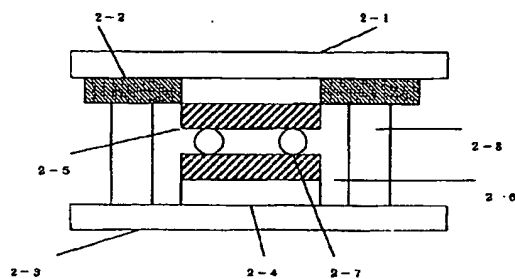
- 1-4 液晶パネル
- 1-5 ホットプレート
- 2-1 多層Crスリット付き基板
- 2-2 多層Crスリット
- 2-3 基板

- 2-4 透明電極
- 2-5 配向膜
- 2-6 液晶
- 2-7 樹脂ビーズ
- 2-8 アクリル系紫外線硬化型シール材

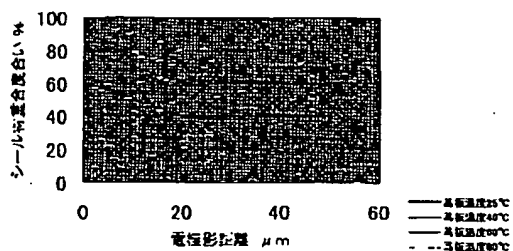
【図1】



【図2】



【図3】



フロントページの続き

(72)発明者 松川 秀樹
大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
産業株式会社内

Fターム(参考) 2H089 MA04Y MA05Y NA22 NA24
NA37 NA44 QA12 RA10 TA01
TA09 TA12 TA13 TA17
2H091 FA02Y FA14Z FA34Y HA10
LA12
5G435 AA17 BB12 CC09 CC12 EE09
KK02 KK05 KK10